

上海万业企业股份有限公司

控股子公司为其全资子公司向金融机构贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：上海临港凯世通半导体股份有限公司；**
- **本次担保金额：5000 万元人民币；**
- **本次担保无反担保；**
- **无逾期对外担保。**

一、担保情况概述

上海凯世通半导体股份有限公司（以下简称“上海凯世通”）为上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 51% 股份。现上海凯世通的全资子公司上海临港半导体股份有限公司（以下简称“临港凯世通”）为推进“先进离子注入装备研发及产业化”临港项目建设，拟以其名下位于浦东新区南汇区县内境外 2 街坊 27/51 丘【土地面积 16506 平方米，沪（2017）浦字不动产权第 099334 号】及地上在建工程进行抵押(符合条件后转为现房抵押)，向平安银行上海分行贷款人民币 5000 万元，上海凯世通为本次贷款提供担保。同时上海凯世通以其持有的临港凯世通 100% 股权进行质押担保。自然人陈炯、洪俊华也为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

上述担保事项已经 2018 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。本次担保无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

临港凯世通基本情况如下：

企业名称	上海临港凯世通半导体有限公司
注册地点	浦东新区南汇新城镇竹柏路 750 号 207 室
法定代表人	陈炯
经营范围	机械设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、计算机软件开发、从事货物与技术的进出口业务。
控股股东	上海凯世通半导体股份有限公司
控股股东持股比例	100%

临港凯世通财务状况如下：

项目名称	2017 年(经审计)	2018 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	41,854,549.98	57,204,897.84
流动负债总额	35,267,907.93	12,831,335.85
负债总额	51,267,907.93	32,331,335.85
净资产	-9,413,357.95	24,873,561.99
营业收入	0	0
净利润	-5,986,793.38	-5,213,080.06
影响偿债能力的重大或有事项	无	无

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，上海凯世通已与平安银行上海分行就担保事项主要条款基本达成一致。本次担保事项尚未签署担保协议，最终以合同约定为准。担保协议签署后公司将根据规定再次履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：本次上海凯世通为临港凯世通向金融机构贷款提供

担保，主要是为了解决推进“先进离子注入装备研发及产业化”临港项目建设所需资金，符合公司及全体股东的利益。担保方上海凯世通为公司控股子公司，被担保方临港凯世通为上海凯世通全资子公司，公司对上述两家公司具有实质控制权，对其实际情况了解，认为临港凯世通具备偿债能力，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，上述担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无对外担保（包括对控股子公司担保）及逾期担保。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年10月26日